Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



SC 181 10/Pb88/Ag2/T4 12/05

Artikel-Nr: 2520841005
Lagerbestand: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 27.40

Beschreibung

Dank besonderer Komposition des Flussmittels erreichen Lotpasten von SOLDER CHEMISTRY sehr hohe SIR-Werte, was ihren Einsatz bei sehr schwierigen Baugruppen in der Automotiv- und Luftfahrtindustrie sehr beliebt, oder überhaupt erst möglich macht. Die Lotpasten werden allesamt unter strenger Beachtung von DIN-, SC-, IPC- und MIL-Normen entwickelt und hergestellt.

Technische Daten

- Glasartiger, geringer (4,1%) Rückstand, begünstigt den “in-circuit”-Test !
- Eine ware synthetische Lotpaste
- Eine hervorragende Druckqualität, von der ersten Rakelbewegung an, mit beliebigen Zwischenstops
- Lange Klebezeit zwischen Drucken und Bestücken
- Auch für “ultra super fine-pitch” Anwendungen bestens geeignet
- Exzellente Lötergebnisse mit allen gängigen Lötprofilen und Lötanlagen
- C 181* Die Kunststoffbasis garantiert keine teerartige Verschmutzung ihrer Lötanlage

Zusätzliche Information

Hersteller	SOLDER CHEMISTRY
Bleihaltig	Ja
Flussmittel	REL0
Gebinde	Kartusche
Gebindegrösse (g)	35
Korngrösse	4
Haltbarkeit	14 Wochen
Legierung	Zinn/Blei/Silber
Schmelztemperatur (°C)	268-302